

# AFW125TO Wi-Fi 模块规格书

V1.0

# 目录

概	概述	
1	1 基本参数	4
	1.1 主要性能参数	
	1.2 外设资源	
	1.3 Wi-Fi 参数	
	1.4 产品特点	5
	1.5 软件特性	
2	1772	
3		
	3.1 引脚定义	
4	4 电气特性	
	4.1 额定限值	
	4.2 工作条件	
	4.3 数字 IO 引脚的直流特性	
	4.3.1 引脚输入电平	
	4.3.2 引脚输出电平	
	4.4 ESD 性能	
5	5 功率模式与功耗	



	5.1 功率模式小结和典型功耗参数	10
	5.2 功率模式说明	11
	5.2.1 功率模式启动和说明	11
	5.2.2 功能状态	11
	5.2.3 唤醒方式	12
6	温湿度特性	
	6.1 温度	
	6.2 湿度	
7	RF 特性	
	7.1 基本参数	12
	7.2 外接天线性能要求	13
	7.3 TX 测试参数	13
	7.3.1 IEEE802.11b 发送特性	13
	7.3.2 IEEE802.11g 发送特性	13
	7.3.3 IEEE802.11n HT20 发送特性	14
	7.4 RX 测试参数	14
	7.4.1 IEEE802.11b 接收灵敏度特性	14
	7.4.2 IEEE802.11g 接收灵敏度特性	14
	7.4.3 IEEE802.11n 接收灵敏度特性	14
8	外形尺寸、天线匹配型号说明	15
	8.1 AFW125T0	15
	8.1.1 外形尺寸 16.5 x 18 x 3.0mm 模块顶层图如:	15

03	
44	
	-

	8.1.2 天线匹配型号说明	16
9	IPEX 座规格	17
10	回流焊温度曲线	18
11	购买与支持	20

**Datasheet** 

### 专利权说明

@2017 九九物联(深圳)有限公司对于此文件保留所有权利。本文档的任何部分不得转载, 不得存储在任何检索系统,或以任何未经过九九物联(深圳)有限公司书面统一的形式传送

# 概述

AFW125TO 是九九物联研发的第六代小体积嵌入式 Wi-Fi 模块,采用了 Realtek 的 SoC RTL8710BX 方案、内置 ARM Cortex-M4 处理核心,具有大容量(FLASH:1MB ROM:512KB)存储空间(FLASH:最大可达 128MB)、运行空间(SRAM:256KB)及丰富的外设资源,经过专业的优化后,可以满足多种嵌入式 Wi-Fi 无线通信应用。

### 1 基本参数

### 1.1主要性能参数

- ARM Cortex-M4 处理核心, 主频 62.5MHz
- ➤ 3.3-3.6V DC 单电源供电
- ▶ 封装:邮票孔 小尺寸:宽×长×厚度 16.5×18×3.0mm

## 1.2外设资源

外设资源	AFW125TO
GPIOs	11
UARTs	2 (1x Normal, 1x Std for log)
SPI	2
I2C	2
PWM	6
GDMA	2 × 6 channels
烧录接口	JTAG/SWD
Timer	6 (Basic (32k) ×4, Advanced (XTAL) ×2)
SDIO2.0 Device	1
RTC	1
WDG	1

### 1.3Wi-Fi 参数



▶ 标准:802.11 b/g/n 1x1

发射功率:11b:17dBm/11q:15dBm/11n:13dBm

➤ 接收灵敏度:11b:-93dBm/11g:-91dBm/11n:-85dBm

▶ 通信速率: 11Mbps @11b / 54Mbps @11g / 150Mbps @11n

➤ 工作模式:STA、AP、STA+AP

➤ 硬件加密:WPA/WPA2

▶ 天线: IPEX 天线接口

➤ 功耗: Deep sleep: 7uA

Standby: 50uA (可间歇唤醒)

Run mode: 120mA

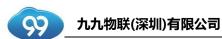
### 1.4 产品特点

> 完整的物联网解决方案(底层开发、云服务、APP)

- ▶ 支持 AT+应用集二次开发
- ▶ 支持 C-SDK 包的二次开发
- ➤ 支持 OTA 无线升级
- > 支持低功耗模式, 2ms 之内唤醒、连接并传递数据包
- > 支持 SimpleConfig 智能联网、Airkiss 微信配网功能
- ▶ 提供快连+softap 配网 app "99link" (可提供 app-SDK 源代码)
- ▶ 工业级应用设计,2层 PCB设计,性能一致件保证
- ▶ FCC/CE 认证,符合 RoHS 标准

### 1.5 软件特性

- ▶ 内置 IPV4/IPV6 协议栈
- ▶ 内置 FreeRTOS 系统
- ▶ 支持 HTTP / HTTPS (SSL)加密
- ▶ 支持百度云,亚马逊,、京东云、阿里云
- 支持定制的私有云或者用户私有云对接。



### 2 概要

#### 特性

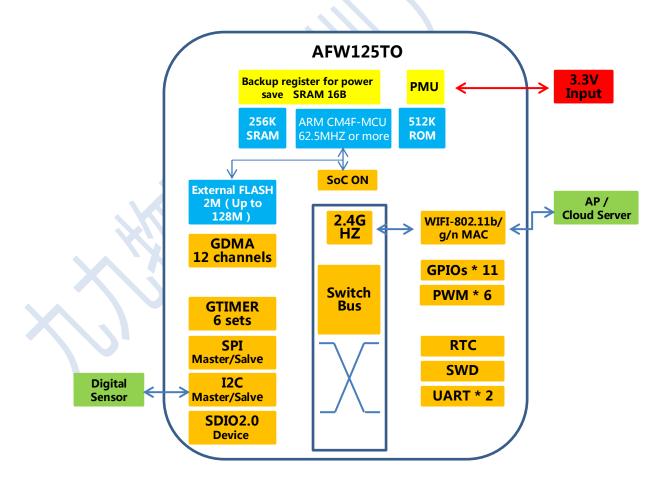
- ➤ 支持IEEE802.11B/G/N标准集ARM-CM4F, WLAN MAC/RF/Baseband PHY 一体,在802.11n的工作模式下,兼容802.11b/g设备
- 使用 20MHZ 带宽时,最大传输速率达 到 72.2Mbps
- 可为客户申请密匙,保存从云端签发的设备证书,云端可以识别相应的设备连接,防止非法、非安全设备接入服务器
- 设备结合云端可以实现防止代码和数据 被获取

#### 应用

- 智能照明
- 智能插座
- ▶ 工业控制
- ▶ 远程设备监控
- > 物联网应用
- > 热敏打印机
- ▶ LED 控制卡
- ➤ POS 机

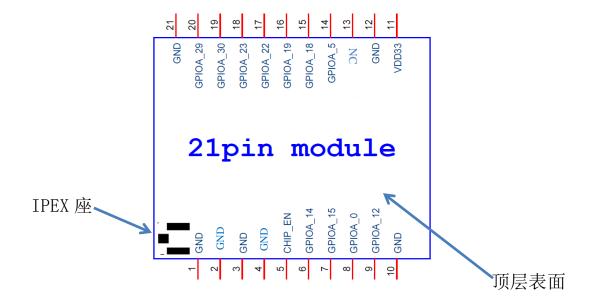
#### 模块型号

模块名称	模块说明	
AFW125TO	IPEX 外接天线	

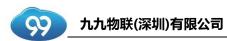


## 3 引脚排布与功能

AFW125TO: 16.5 \* 18mm



## 3.1 引脚定义



#### AFW125TO

引脚	名称 /主功能	类型	可选功能	其它功能
1	GND			
2	GND			
3	GND			
4	GND			
5	CHIP_EN(RESET)	I	Power ON/OFF	
6	GPIOA_14	I/O	PWM0/ SWD_CLK	
7	GPIOA_15	I/O	PWM1/ SWD_DATA	
8	GPIOA_0	I/O	PWM2/WL_LED	
9	GPIOA_12	I/O	PWM3	
10	GND		< K/>	
11	VDD33			
12	GND			
13	NC		27////	
14	GPIOA_5	I/O	SDIO_SIDEBAND_INT/ PWM4	
15	GPIOA_18	I/O	UARTO_RXD/SPI1_CLK /SPI0_CLK / I2C1_SCL / SD_D2/TIMER4_TRIG/ I2S_MCK	
16	GPIOA_19	I/O	UARTO_CTS/SPI1_CS/SPI0_CS I2C0_SDA/SD_D3/TIMER5_TRIG I2S_SD_TX	
17	GPIOA_22	I/O	UARTO_RTS / SPI1_MISO/ SPI0_MISO / I2C0_SCL SD_D0 / PWM5 / I2S_WS	
18	GPIOA_23	I/O	UARTO_TXD/ SPI1_MOSI/ SPI0_MOSI / I2C1_SDA SD_D1 / PWM0	
19	GPIOA_30	I/O	UART2_Log_TXD/ I2C0_SDA/ PWM3 / RTC_OUT	
20	GPIOA_29	I/O	UART2_Log_RXD / I2C0_SCL PWM4	
21	GND			

#### 说明:

- 1、PIN19、20 引脚为 Wi-Fi 调试 LOG 信息输入输出口。
- 2、模块 AFW125TO 的 Pin19 需要外部上拉到 3.3V,或者悬空,保证上电时刻不是低电平。
- 3、CHIP\_EN 引脚如果不使用保持悬空,其他引脚不使用需要保持悬空

## 4 电气特性

### 4.1 额定限值

符号	参数	最小值	典型值	最大值	単位
V <sub>DD33</sub>	供电电压	3. 0	3. 3	3.6	V
V <sub>IO_IN</sub>	引脚输入电压	3. 0	3. 3	3.6	V

符号	符号参数		单位
Ivdd	<b>I</b> VDD 3. 3V 额定电流		mA
$\mathbf{I}_{DD ext{-}IO}$	IDD-IO I/O 引脚总额定电流		mA
<b>I</b> DD-IO-3.3 3. 3V I/O 引脚总额定电流		50	mA
<b>I</b> IO I/0 引脚吸入电流		20	mA
	I/0 引脚输出电流	20	mA

## 4.2 工作条件

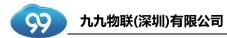
符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{DD}$	供电电压范围	3. 0	3. 3	3.6	V
$V_{DD\text{-}IO}$	I0 供电电压范围	1. 62	1.8~3.3	3.6	V
<b>V</b> A1.2	1. 2V 核心供电电 压范围	1. 08	1. 2	1. 32	V

符号	参数	条件	典型值	单位
$\mathbf{I}_{PK}$	峰值工作电流	连接发送	350	mA
Istb	待机电流	深度睡眠	5. 5	uA

## 4.3 数字 IO 引脚的直流特性

### 4.3.1 引脚输入电平

符号	号	参数	条件	最小值	典型	最大值	单位
VI	L	输入低电平	LVTTL			0.8	V
VI	Н	输入高电平	LVTTL	2.0			V



## 4.3.2 引脚输出电平

符号	参数	条件	最小值	典型	最大值	单位
Vol	输出低电平				0.4	V
Vон	输出高电平	LVTTL	2.4			V
V <sub>IOT+</sub>	施密特触发高电平		1.78	1.87	1.97	V
V <sub>IOT</sub> -	施密特触发低电平		1.36	1.45	1.56	V
Iol	输入漏电流	V <sub>IN=3.3v</sub> or 0v	-10	±1	10	uA

### 4.4 ESD 性能

符号	参数	条件	等级	最大值	单位
VESD - HB	静电放电电压 (人体模型)	TAMB = +25°C ( JESD22 - A114 )		2000	V
VESD - CD	静电放电电压 (充电设备模型)	TAMB = +25°C ( JESD22 - C101 )		500	V

# 5 功率模式与功耗

# 5.1 功率模式小结和典型功耗参数

	·····································		
功率模式	典型值	最大值	单位
Deep Sleep Mode	7	7	uA
Deep Standby Mode	50	70	uA
Sleep Power Gate	100	120	uA
Sleep Clock Gate	300	350	uA
Normal Run mode	120	300	mA

### 5.2 功率模式说明

#### 5.2.1 功率模式启动和说明

### **Deep Sleep Mode**

CHIP\_EN 管脚保持高电平,通过 API 接口命令进入 Deep Sleep Mode

### **Deep Standby Mode**

CHIP\_EN 管脚保持高电平,通过 API 接口命令进入 Deep Standby Mode

#### **Sleep Power Gate**

关闭电源域,包括 Cortex-M4 内核和系统时钟,系统不需要在唤醒后重新启动

#### **Sleep Clock Gate**

关闭系统时钟,被唤醒后,系统不需要在唤醒后重新启动

### 5.2.2 功能状态

模式	Deep Sleep Mode	Deep Standby Mode	Sleep Power Gate	Sleep Clock Gate
Cortex-M4 core	OFF	OFF	OFF	ON
System Clock	OFF	OFF	OFF	OFF
SRAM	OFF	OFF	ON	ON
Peripherals	OFF	OFF	ON	ON
Backup register	OFF	ON	ON	ON
RTC	OFF	ON	ON	ON
low precision timer	ON	ON	ON	ON
Wake pin	ON	ON	ON	ON
System timer	ON	ON	ON	ON

### 5.2.3 唤醒方式

模式	Deep Sleep Mode	Deep Standby Mode	Sleep Power Gate	Sleep Clock Gate
	GPIOA_5	GPIOA_5	GPIOA_5	GPIOA_5
MAZI	GPIOA_18	GPIOA_18	GPIOA_18	GPIOA_18
Wake pin	GPIOA_22	GPIOA_22	GPIOA_22	GPIOA_22
	GPIOA_23	GPIOA_23	GPIOA_23	GPIOA_23
Low precision timer	YES	YES	YES	YES
RTC		YES	YES	YES
System timer		YES	YES	YES
Peripherals		>	GPIO_interrupt wlan UART I2C SDIO/GSPI	GPIO_interrupt wlan UART I2C SDIO/GSPI

# 6 温湿度特性

## 6.1温度

工作温度: -20至85℃

储存温度: -55至125℃

接合温度: 0至125℃ (半导体元件内部的温度)

## 6.2湿度

环境湿度:相对湿度 MAX 95%, 无结露

## 7 RF 特性

### 7.1基本参数

参数	指标
工作频率	2.412 - 2.472GHz
Wi-Fi 标准	IEEE 802.11 b/g/n
	802.11b: DSSS 或 CCK;
调制方式	802.11g : OFDM ;
	802.11n:OFDM(MIMO-OFDM技术)

	11Mbps @802.11b ;
通信速率	54Mbps @802.11g ;
	72Mbps @802.11n
天线类型	IPEX 天线插座

### 7.2外接天线性能要求

➤ 频段 2400~2500MHz

> 天线增益 ≥3dBi: 3dBi的天线可以在5米内信号非常好,它是以池塘形状向

外发送信号,类似两个括号这种形状()

▶ 阻抗 50 ohm: 实际应用中 50 欧姆的匹配兼顾了耐压,功率传输和损耗等优势

▶ 驻波比 ≤2: 表示天线和电波发射台是否匹配,等于1,表示给天线的电波

没有任何反射,大于1,表示有部分电波被反射回来

### 7.3 TX 测试参数

### 7.3.1 IEEE802.11b 发送特性

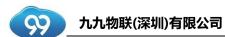
### IEEE802.11b 模式 CCK\_11M 参数特性

Channel	Power(dBm)	EVM ( dB )	FreqErr(ppm)
1	16.31dBm	-21.3dB	-0.07ppm
7	16.26dBm	-21.42dB	-0.11ppm
13	16.12dBm	-21.43dB	-0.16ppm

### 7.3.2 IEEE802.11g 发送特性

#### IEEE802.11g 模式 OFDM\_54M 参数特性

Channel	Power(dBm)	EVM ( dB )	FreqErr(ppm)
1	14.71dBm	-32dB	-0.88ppm
7	14.52dBm	-30.93dB	-1.10ppm
13	15.09dBm	-33dB	-0.97ppm



### 7.3.3 IEEE802.11n HT20 发送特性

### IEEE802.11n 模式 HT20MHZ-MCS7 参数特性

Channel	Power(dBm)	EVM ( dB )	FreqErr(ppm)
1	13.75dBm	-35dB	-0.40ppm
6	13.28dBm	-34.42dB	-0.57ppm
11	13.38dBm	-34.93dB	-0.46ppm

# 7.4 RX 测试参数

#### 7.4.1 IEEE802.11b 接收灵敏度特性

IEEE802.11b 模式 11MHZ 接收灵敏度参数特性 (bandwidth 20M)

Channel	Pwr(dBm)
1	-90dBm
7	-91dBm
13	-87dBm

#### 7.4.2 IEEE802.11g 接收灵敏度特性

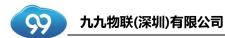
IEEE802.11g 模式 54MHZ 接收灵敏度参数特性 (bandwidth 20M)

Channel	Pwr(dBm)
1	-77dBm
7	-76dBm
13	-76dBm

#### 7.4.3 IEEE802.11n 接收灵敏度特性

IEEE802.11n 模式 HT20-MSC7 接收灵敏度参数特性 (bandwidth 20M)

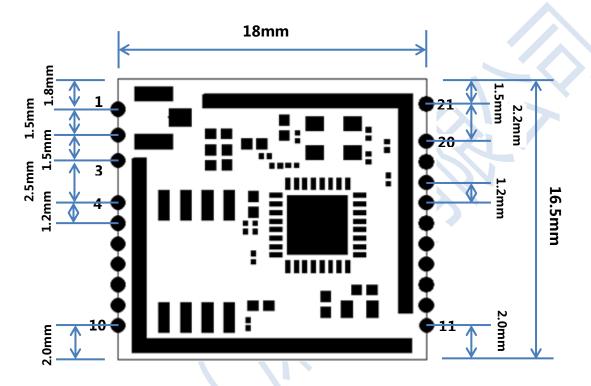
Channel	Pwr(dBm)
1	-73dBm
6	-72dBm
11	-74dBm



### 8 外形尺寸、天线匹配型号说明

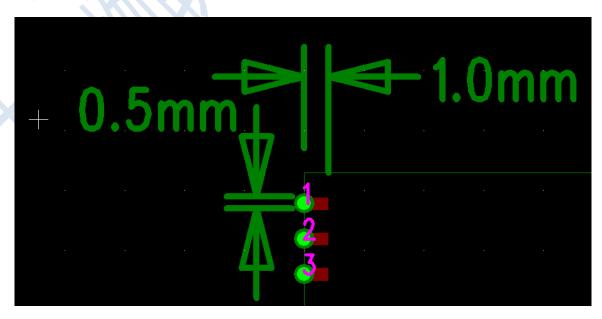
#### 8.1 AFW125TO

8.1.1 外形尺寸 16.5 x 18 x 3.0mm 模块顶层图如:



#### 尺寸说明

Pin 脚焊盘本身由半孔和矩形底层焊盘组成,邮票半孔直径为 0.86mm,矩形长为 1mm,宽为 0.5mm,例如下图:

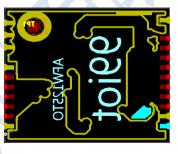


PIN 脚	说明
1、2、3	Pin 脚中心距间的长度为 1.5mm
3、4	Pin 脚中心距间的长度为 2.5mm
4、5、6、7、8、9、10	Pin 脚中心距间的长度为 1.2mm
11、12、13、14、15、16、17、18、19、20	Pin 脚中心距间的长度为 1.2mm
20、21	Pin 脚中心距间的长度为 2.2mm

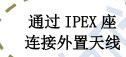
### 8.1.2 天线匹配型号说明

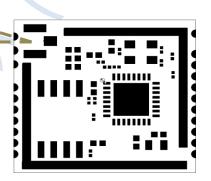




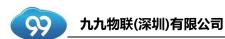


背面

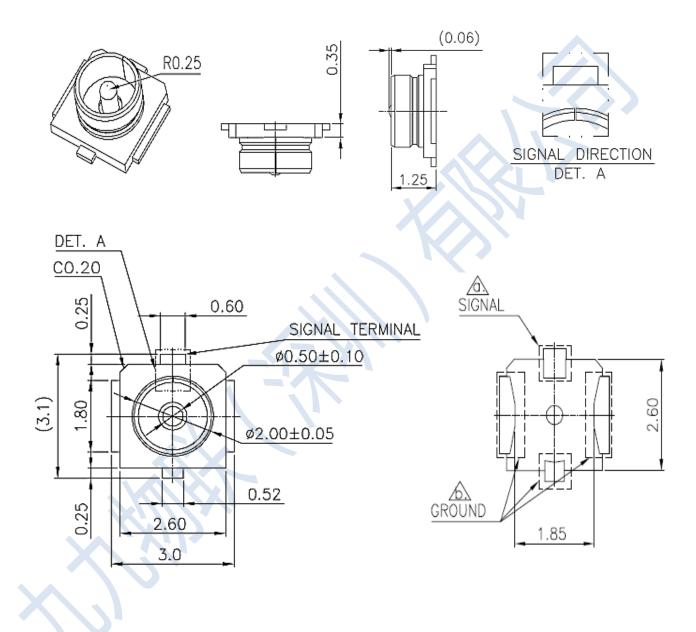


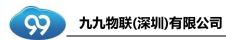


模块型号	天线类型	选通电阻
AFW125TO	AFW125TO 外置天线(通过 IPEX 座)	



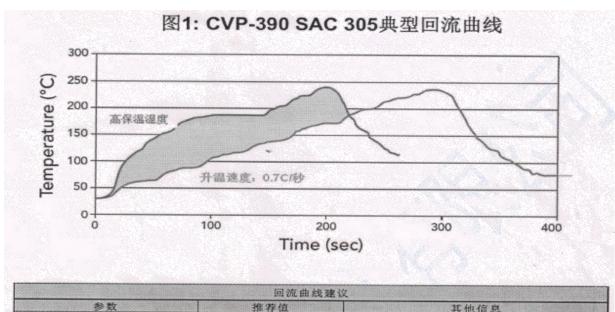
# 9 IPEX 座规格





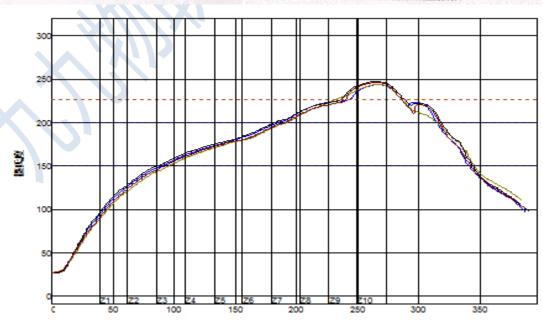
# 10 回流焊温度曲线

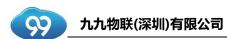
### 建议回流焊次数不超过2次



	回流曲线	建议
参数	推荐值	其他信息
回流气体	空气或氦气	
SAC305, SAC405,	217 -225°C	
SACX Plus™ 0807	熔化范围	
SACX Plus™ 0307	217 - 227°C	
	熔化范围	
Setting Zone*	推荐的停留时长	延伸窗口
40°C - 225°C	2:30 - 4:30分	小于5:00分
170°C - 225°C	0:30 - 2:00分	小于2:30分
120°C - 225°C	1:25 - 3:00分	小于3:30分
液相点以上温度 (217 - 225°C)	45 - 90秒	不推荐
峰值温度	235 - 245°C	与大多数常见表面处理兼容(Entek HT, Entek OM, Alpha Star, ENIG, SACX HASL)
焊点从170°C冷却的速度	1 - 6°C/秒	保持推荐速度有利于防止表面破裂

<sup>\*</sup> 以上建议值针对 SAC305 合金。对于其他合金、请按照合金的被相点温度操作。





# 历史版本更新说明

Revision	Release Data	Summary
V1.0	2017/11/06	初稿
V1.1	2017/12/15	添加封装的矩形尺寸图

Created by.. Frank wong

Date: 2017-11-6



## 11 购买与支持

邮箱: sales@sz99iot.com

Frank@sz99iot.com

电话: 0755-88602663

地址:深圳市福田区泰然七路苍松大厦北座 609C

主页: www.sz99iot.com